# 印刷型フレキシブル温湿度センサデモ機の開発

#### 企業名 株式会社太陽機械製作所

#### 事業実施の背景/課題

印刷機の受注生産を行う当社では、既存市場の縮小を背景に、2012年にエレクトロニクス分野への進出を目指 し、新規事業を開始した。2014年からは、印刷型温湿度センサ素子の開発を進めている。

開発品は、世の中にないフレキシブル機能・低コスト化といった特性があるが、市場のニーズや用途がわから ず、どのような仕様でサンプル出荷を行うことが望まれているかがわからない、という課題があった。

そこで、技術シーズを実際に多くの方にご覧頂き、フィードバックをもらうことに、課題解決の糸口を求めた。

### 実施内容と到達目標

#### ①複合センサの開発

昨年まで開発してきたフレキシブル湿度センサと直近 の開発成果である温度センサを合わせ、フレキシブル 温湿度センサを開発する。

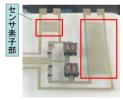
②販路開拓のアプローチに使用する試作品製作 複合センサ素子と電子回路を印刷した基板上に、電子 部品を接合し、センサユニット及びセンサシステムの 試作品を製作する。

③コンバーティングテクノロジー総合展 JFlex2019へ の出展

No.	実施内容	実施場所					5	€施	時期					
		(担当)	8	9	10	11	12	<sub>4</sub> 1	2	3	4	5	6	7
D	複合センサの開発						√ <sup>×</sup>	<b>~</b>	達瓦	〕!				
①-1	櫛歯電極のインピ	T		_				<u>۸</u>						
	ーダンスへの影響													
①−2	インク化後追加処	T												
	理の検討					1								
<b>①</b> -3	調合方法の変更	T												
<b>1</b> -4	センサの温度特性	Y												
o =	分析	_												
⊕-5	印刷型センサへの	T												
·	展開		- h /h		11.74-			<u> </u>						
2	販路開拓のアプロー	ナに使用する	試作	咒章	¥1F		4	<u>_</u> :	> 達	戎!				
<b>2</b> )-1	基板型温湿度セン	Υ					•	V ~						
_	サの作製					1								
<b>②</b> -2	波形表示型のデモ	Υ												
	機ソフト開発													
<b>②</b> -3	温湿度表示機能の	Υ				1 .								
	追加					1 -								
<b>2</b> )-4	AC/DC 影響の確認	T - Y												
									~ 4	,				
3	コンバーティングティ	フノロジー総	合展	. JF	lex20	)19 ^	の出	展	<b>√</b> (	)⊳ j	幸成	!		

### 結果及び成果

工業技術センターとの連携が実を結び、複合センサの開発と センサユニット・センサシステムの製作を達成し、展示会へ の出展を実現できた。





温湿度センサ

駆動·通信用基板 (AD変換) (電圧値の無線通信)



PC表示 (温湿度)



展示ブース



### 今後の課題及び活動計画

#### (ア)研空間発而

本事業で開発したデモ機をもって、各社にアプローチを行った際に提示された課題を含め

- て、下記に示す実用化に向けた研究開発を行う。
- a. R2R 印刷機による感知膜の安定した印刷
- b. デモ機温湿度表示の正確性向上
- c. フレキシブル温湿度センサのバラツキ抑制
- d. センサ素子の小型化
- e. 抵抗しレンジの改善
- f. センサ電極部の電触によるセンサ破壊
- g. グレード別のデータシート作成

#### (イ)事業化面

新規市場への進出の為に、新たなチャネルを開拓しなければならない。 フレキシブルな高機能を訴求し、お客様の具体的な用途を提案する必要がある。

Ct		20	20	2021			
Step	Jan.	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
Study for Miniaturization	*						
Improve Temperature & Humidity Characteristic		*					
Reliability Test			*				
Prepare Data Sheet				*			
General-purpose modularization					*		
Sample Support						*	
MP							*

展示会	第13回要素技術応用展示会
主催	サムスン電子
開催期間	2019年9月25日(水)~9月26日(木)
会場	サムスン電子社本社内(韓国水原市)

## 本助成金を活用してみて

本助成金を活用し、デモ機を開発することにより、弊社の技術を見える化できた。展示会への出展がきっかけ で、「人とくるまのテクノロジー展2019名古屋」と「第13回要素技術応用展示会(サムスン社社内展示会)」に も出展する機会を得た。これらの展示会では、用途と仕様に関するニーズを確認することができた。新たな課 題が見つかると共に、サンプル出荷品のデザインを決定し、量産化への取り組みを進めている。